

# Procedure file

Informations de base		
DEA - Procédure d'acte délégué	<a href="#">2018/2947(DEA)</a>	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée		
Complétant <a href="#">2008/0240(COD)</a>		
Sujet		
3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique		
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)		

Acteurs principaux			
Parlement européen	Commission au fond	Rapporteur(e)	Date de nomination
	<b>ENVI</b> Environnement, santé publique et sécurité alimentaire		

Evénements clés			
16/11/2018	Publication du document de base non-législatif	<a href="#">C(2018)07499</a>	
16/11/2018	Période initiale pour l'examen de l'acte délégué 2 mois		
28/11/2018	Annonce en plénière de la saisine de la commission		
24/01/2019	Pas d'opposition à l'acte délégué par le Parlement		

Informations techniques	
Référence de procédure	2018/2947(DEA)
Type de procédure	DEA - Procédure d'acte délégué
Sous-type de procédure	Examen d'un acte délégué
Etape de la procédure	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
Dossier de la commission parlementaire	ENVI/8/15029

Portail de documentation				
Document de base non législatif		<a href="#">C(2018)07499</a>	16/11/2018	EC